

Herramientas para cables MT

CWE/14-50-MVS



Sección

MT Semiconductora

Función

Terreno
Laboratorio
Producción



Plus producto

La profundidad de corte se hace por paso de 0.1 mm
Chaflán al paro del semiconductor

Capacidad

Diámetro 14 - 50 mm

Profundidad de incisión máxi 1,4 mm

Largo restante de semiconductor 10 mm

Características

Largo 150 mm

Ancho 80 mm

Alto 48 mm

Peso fuera de la caja 0,695 Kg

Embalaje Cartón

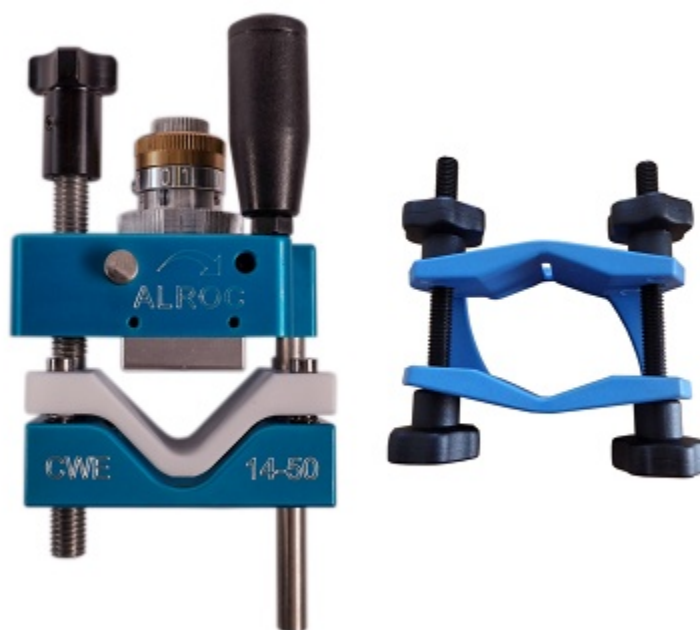
Herramienta mono-función para semiconductor pelable y tope para cable MT

UTILIZACIÓN

El CWE/14-50-MVS permite hacer una incisión en el semiconductor pelable para después retirarse a la mano.

Realiza un chaflán paro del semiconductor. Su diseño permite trabajar en corte longitudinal, circular y helicoidal, del paro del semiconductor.

El tope MVS sirve para la herramienta CWE/14-50-MVS y tiene una aera de contacto grande con la herramienta.



Piezas de recambio

MVS - Tope de parada de herramientas

LS-CD6 - Navaja de recambio para capa semiconductor pelable con chaflán

Herramientas complementarias

CWB/18-60-MVS - Para semiconductor no pelable con un chaflán y tope

BRMRD1E - Herramienta para quitar el aislamiento

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

CWE/14-50-MVS



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de incisión maxi	Largo restante de semiconductor	Largo	Ancho	Alto	
CWE/14-50-MVS	14 - 50 mm	1,4 mm	10 mm	150 mm	80 mm	48 mm	cartón